

## 概述

OC5738 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。

OC5738 采用固定频率的 PWM 工作模式，典型工作频率为 100KHz。

OC5738 采用平均电流检测模式，因此具有优异的负载调整率特性。

OC5738 集成了高低亮功能，可以通过 HL 端口实现高低亮的功能切换。HL 悬空为高亮模式，HL 接高电平为 1/2 电流的低亮模式。

OC5738 内部还集成了 HL 稳压管以及过压保护、过温保护电路等，减少外围元件并提高系统可靠性。

OC5738 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。

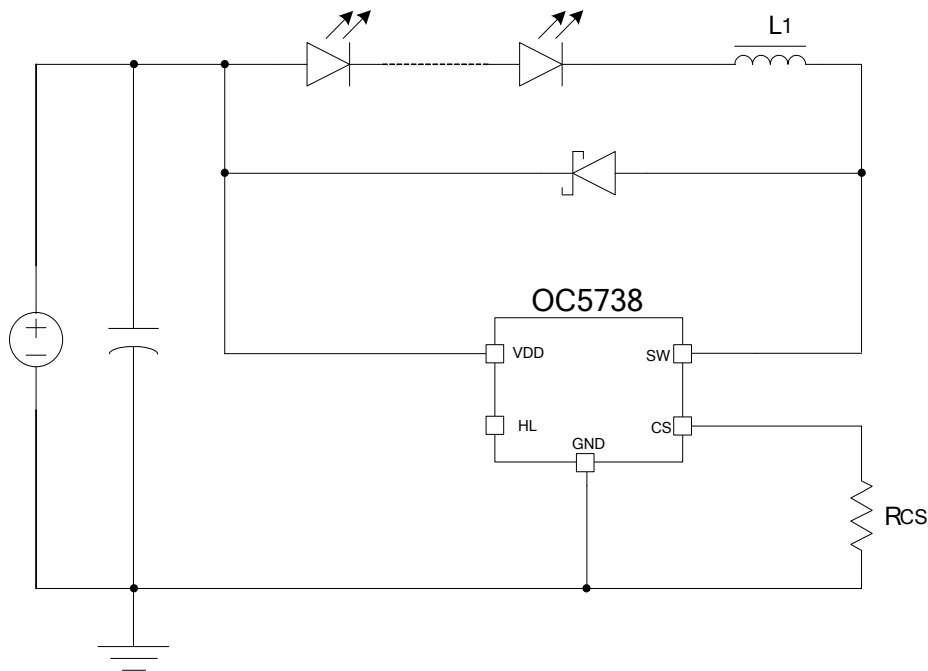
## 特点

- ◆ 内置 90V MOS
- ◆ 宽输入电压范围：8V~90V
- ◆ 输出电流范围：100mA~1.2A
- ◆ 高效率：可高达 93%
- ◆ 工作频率：100KHz
- ◆ 芯片供电欠压保护：6.5V
- ◆ 平均电流检测
- ◆ 智能过温保护
- ◆ 内置 HL 稳压管

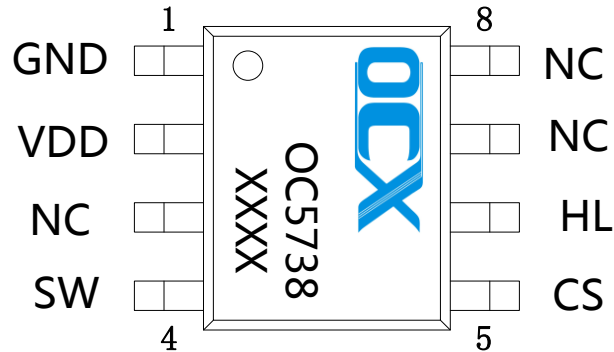
## 应用

- ◆ 电动自行车、摩托车灯
- ◆ 汽车照明
- ◆ 直流或交流输入 LED 驱动
- ◆ 大功率 LED 照明
- ◆ LED 背光

## 典型应用电路图



## 封装及管脚分配



### ESOP8

(内置散热片接 SW 脚)

## 管脚描述

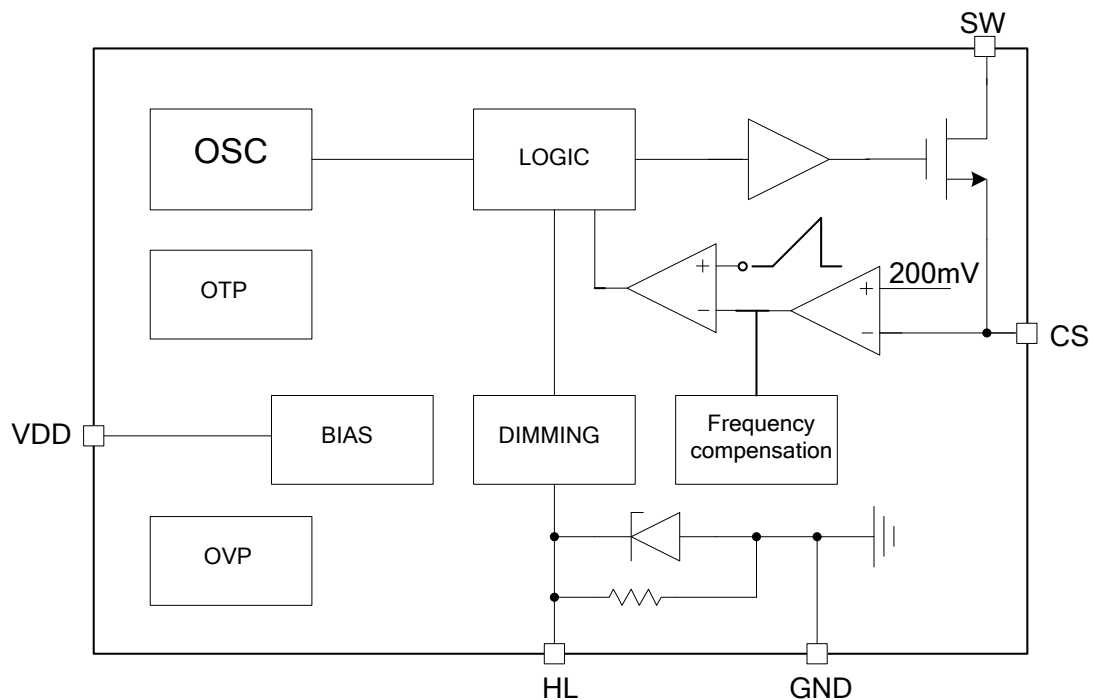
管脚号	管脚名	描述
1	GND	接地
2	VDD	芯片电源
3,7,8	NC	悬空不接
4	SW	开关脚，接内置 MOS 管漏极。
5	CS	电感电流检测脚
6	HL	高低亮选择脚。HL 悬空或接地 LED 全亮输出，HL 接高电平 LED 半亮输出。
	散热片	接 SW 脚

## 极限参数 (注1)

符号	描述	参数范围	单位
VDD	VDD 端最大电压	90	V
V <sub>MAX</sub>	HL 和 CS 脚的电压	-0.3~6.5	V
VSW	SW 脚最大电压	90	V
P <sub>ESOP8</sub>	ESOP8 封装最大功耗	0.8	W
T <sub>A</sub>	工作温度范围	-40~85	°C
T <sub>STG</sub>	存储温度范围	-40~120	°C
T <sub>SD</sub>	焊接温度范围(时间小于 30 秒)	240	°C
V <sub>ESD</sub>	静电耐压值 (人体模型)	2000	V

注 1: 极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。

## 内部电路方框图



## 电特性

除非特别说明,  $V_{DD} = 12V$ ,  $T_A = 25^\circ C$

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压						
电源电压范围	VDD		8		90	V
欠压保护电压	V <sub>DD_UVLO</sub>	V <sub>DD</sub> 上升		6.5		V
欠压保护迟滞	VDD_HYS			0.5		V
电源电流						
工作电流	I <sub>OP</sub>	F <sub>OP</sub> = 100KHz		1.1		mA
待机输入电流	I <sub>INQ</sub>	无负载		500		uA
电流采样						
VCS 均值	V <sub>CS</sub>		192	200	208	mV
工作频率						
工作频率	FS			100		KHz
HL 阻抗						
HL 下拉电阻	R <sub>HL</sub>			80		KΩ
内部钳位电压	V <sub>HLCLAMP</sub>			5.6		V
内置 MOS						
MOS 耐压	VDS		85	90	100	V
过温保护						
过温调节	OTP_TH			140		°C

## 应用指南

### 工作原理

OC5738 采用固定频率的 PWM 工作模式，典型工作频率为 100KHz。OC5738 采用平均电流检测模式，因此具有优异的负载调整率特性。

### 输出电流设置

LED 输出电流由电流采样  $R_{CS}$  设定：

$$I_{LED} = \frac{0.2}{R_{CS}}$$

### 电感取值

为保证系统的输出恒流特性，电感电流应工作在连续模式，要求的最小电感取值为：

$$L_1 > 4V_{LED} * (1 - V_{LED} / VDD) * R_{CS} / FS$$

### HL 脚设置

OC5738 可通过 HL 脚进行高低亮功能选择。HL 脚悬空或接地，则工作在高亮模式，LED 全亮输出。HL 脚通过一个电阻上拉到 VDD，则工作在低亮模式，LED 输出电流减半。

$$R_{HL} = \frac{VDD - 5.6}{I_{HL}}$$

其中  $I_{HL}$  为流入 HL 脚的电流，稳压管最大钳位电流不超过 1mA，应注意  $R_{HL}$  的取值不能过小，以免流入 HL 的电流超过允许值，否则需外接稳压管钳位。

### 芯片布局考虑

电流检测电阻  $R_{CS}$  到芯片 CS 引脚以及 GND 引脚的连线需尽量粗而短，以减小连线寄生电阻对输出电流精度的影响。

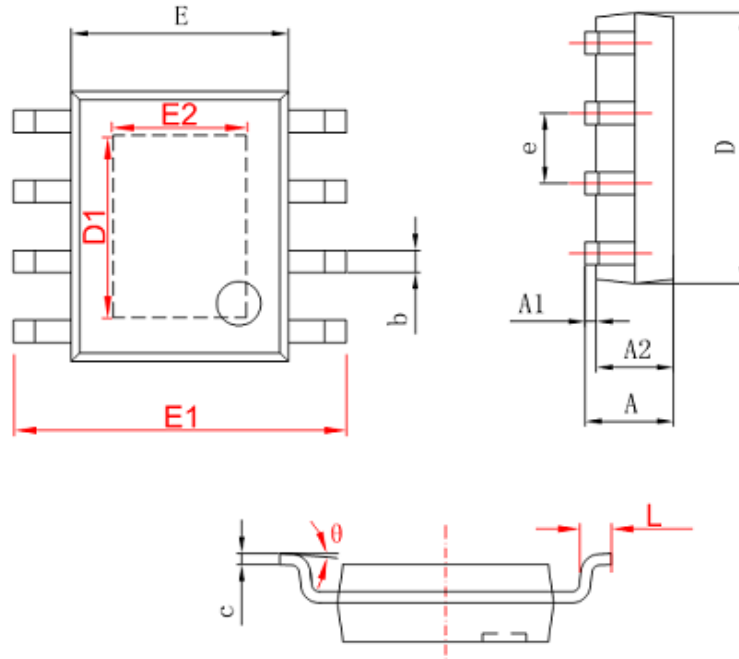
### 过温保护

当芯片温度过高时，系统会限制输入电流峰值，典型情况下当芯片内部温度超过 140 度以上时，过温调节开始起作用：随温度升高输入峰值电流逐渐减小，从而限制输入功率，增强系统可靠性。

## 封装信息

## ESOP8 封装参数

- SOP-8/PP



字符	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.050	0.150	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
D1	3.202	3.402	0.126	0.134
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
E2	2.313	2.513	0.091	0.099
e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°